## Elektronik 2

## FS 24 Guido Keel (Michael Lehmann) Autoren:

Authors

Version: 1.0.20240419

https://github.com/P4ntomime/elektronik-2

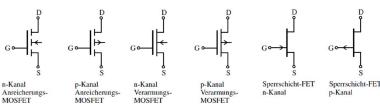


#### Inhaltsverzeichnis

Feldeffekt-Transistoren	2	7.7 Bandgap-Spannungsreferenz
1.1 FET-Typen und Symbole	2	
1.2 Sperrschicht-FET / Junction FET (JFET)	2	8 Lineare Spannungsregler
1.3 MOS-FETs	2	8.1 Spannungsstabilisierung mit Z-Diode und BJT
1.4 Verstärkerschaltungen mit FETs	2	8.2 Linearer Spannungsregler
1.5 MOS-FET als (Leistungs-)Schalter	2	8.3 Low-Dropout-Regler mit pnp-Längstransistor (LDO)
1.6 Transmission Gate	2	8.4 Einstellbarer Serie-Spannungsregler
2 Transistor-Transistor-Logik	2	9 Spannungswandler mit Ladungspumpen
2.1 Resistor Transistor Logik (RTL)	2	9.1 Grundprinzip Switched-Capacitor-Schaltungen (SC)
2.2 Dioden-Transistor-Logik (DTL)	3	9.2 Grundprinzip Ladungspumpen
2.3 Transistor-Transistor-Logik (TTL)	3	9.3 Allgemeine Funktionsweise geschaltete Kapazitäten
		9.4 Spannungsinversion mit Switched Capacitors
3 CMOS-Logik	3	9.5 Spanungsverdoppler mit Switched Capacitors
3.1 Grundgatter in CMOS-Logik	3	9.6 Dickson Charge Pump (Spannungsvervielfacher)
3.2 Dualität NMOS - PMOS	3	
3.3 Verlustleistung bei CMOS-Logik	3	10 Schaltregler
3.4 Verzögerungszeit	3	10.1 Spannungswandler mit Spulen
		10.2 Energien in den Komponenten
Schmitt-Trigger	3	10.3 Aufwärtswandler (Boost, Step-Up Converter)
4.1 Aufbau nichtinvertierender digitaler Schmitt-Trigger	3	10.4 Aufwärtswandler: Lückender Betrieb
4.2 Aufbau invertierender digitaler Schmitt-Trigger	3	10.5 Abwärtswandler (Buck, Step-Down Converter)
4.3 Schmitt-Trigger vs. CMOS-Logik	3	10.6 Invertierender Wandler (Buck-Boost Converter)
5 Signalübertragung	3	10.7 Flyback (Sperrwandler)
		10.8 Power Fail Control (PFC)
5.1 Leitungstheorie	3	10.9 Aufbau Modernes Netzteil
5.2 Elliliuss / Relevaliz voli Referriolieli	3	10.10Fazit Spannungswandler SMPS
6 High-Speed-Logik	3	100101 and opaminango wands 10011 5 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
6.1 Emitter Coupled Logic (ECL)	3	11 Analoge Filter
6.2 Current Mode Logic (CML)	4	11.1 Tiefpassfilter 1. Ordnung
0.2 Current Mode Bogie (CME)	•	11.2 Bodeplot Tiefpassfilter 1. und 2. Ordnung
7 Spannungsreferenzen	4	11.3 Filter 2. Ordnung
7.1 Spanungsteiler	4	11.4 Filter höherer Ordnung
7.2 Diodenreferenz	4	11.5 Zeitverhalten: Schrittantwort
7.3 Spannungsreferenz mit mehreren Dioden	4	11.6 Schrittantworten verschiedener Polgüten
7.4 Spannungsreferenz mit Zenerdioden (Shunt-Regler)	4	2-10 2-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
7.5 Bootstrap-Referenz (VD Stromquelle)	4	12 Anhang
7.6 Proportional To Absolute Temperature (PTAT)	4	12.1 Temperaturabhängigkeit von Widerständen

#### 1 Feldeffekt-Transistoren

#### 1.1 FET-Typen und Symbole

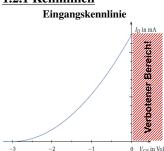


#### 1.1.1 Anschlüsse eines FET

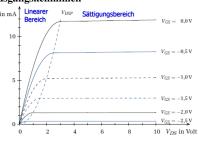
Kanal von Drain zu Source (Stromfluss), gesteuert von Gate (und Bulk)

#### 1.2 Sperrschicht-FET / Junction FET (JFET)

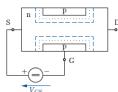
#### 1.2.1 Kennlinien



#### Ausgangskennlinien



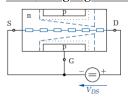
#### 1.2.2 Linearer Bereich (gesteuerter Widerstand)



- Für kleinen Spannung-Unterschied  ${\cal V}_{DS}$
- $V_{GS}$  ändert Dicke der Raumladungszone (Kanal)
- n-Kanal JFET: Je negativer  $V_{GS}$ , desto weniger Strom fliesst bzw. desto enger der Kanal

$$I_{D} = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_{p}^{2}} \left( V_{GS} - V_{p} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}$$

#### 1.2.3 Sättigungs-Bereich (Stromquelle)



- Für hohes  $V_{DS}$  wird leitender Kanal abgeschürt
- → Strom kann nicht weiter steigen (Stromquelle)
- Übergang gest. Widerstand zu Stromquelle @  ${\cal V}_{DSP}$

$$\Rightarrow V_{DSP} = V_{GS} - V_p \ (V_p = \text{Pinch-Off-Spannung})$$

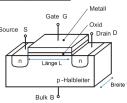
$$I_D = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \cdot (V_{GS} - V_p)^2$$

Verstärkungsmass Transkonduktanz:

$$g_m = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_p^2} \cdot (V_{GS} - V_p) = \frac{2}{|V_p|} \cdot \sqrt{I_{DSS} \cdot I_D} \qquad [g_m] = S$$

#### 1.3 MOS-FETs

#### 1.3.1 Aufbau

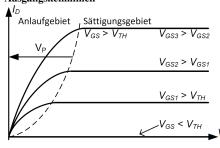


- L Länge des Transistors
- W Breite des Transistors
- · N-Kanal FET: Drain und Source sind n-dotiert
- · Kanal ist p-dotiert

#### 1.3.2 Kennlinien

# Eingangskennlinie

#### Ausgangskennlinien



#### 1.3.3 Bereiche

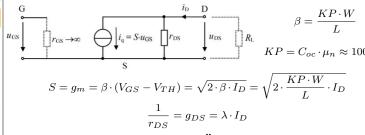
- Sperrbereich:  $V_{GS} < V_{TH}$
- Linearer (Widerstands-)Bereich / Anlaufbereich:  $V_{GS} > V_{TH}$
- Sättigungsbereich (Stromquelle):  $V_{DS} > V_{GS} V_{TH}$

#### **Anlaufbereich (Linearer Bereich)**

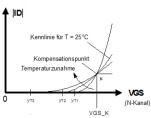
Sättigungsbereich (Stromquelle)

$$I_{D,lin} = \beta \cdot (V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2}) \cdot V_{DS} \qquad \qquad I_{D,sat} = \frac{\beta}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TH})^2$$

#### 1.3.4 Kleinsignal-Ersatzschaltung (MOS-FET)



#### 1.3.5 Temperaturabhängigkeit der Übrtragungskennlinie



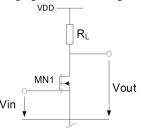
Für den n-Kanal FET gilt:

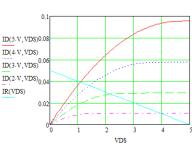
- Threshold-Spannung  $V_{TH}$  sinkt mit 1-2  $\frac{\mu V}{K}$
- $\beta$  sinkt mit steigender Temperatur
- Im Kompensationspunkt bleibt  $I_D$  für fixes  $V_{GS}$

#### 1.4 Verstärkerschaltungen mit FETs

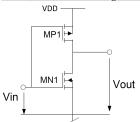
#### 1.4.1 Source-Schaltung mit Lastwiderstand

Um den Arbeitspunkt der Schaltung zu bestimmen, wird die Lastgerade von  $R_L$  in das Ausgangskennlinienfeld eingezeichnet





#### 1.4.2 Push-Pull / Digitaler Inverter



- $V_{in}$  geht auf NMOS und PMOS
- · Ermöglicht grössere Verstärkung

Für 
$$V_{in} \approx \frac{V_{DD}}{2}$$
 gilt:

$$A_{V0} = -(g_{m1} + g_{m2}) \cdot (r_{DS1} || r_{DS2})$$

#### 1.5 MOS-FET als (Leistungs-)Schalter

Wenn der FET als Schalter eingesetzt wird, so arbeitet er im linearen Bereich  $(V_{GS} > V_{TH}, \text{d.h. } V_{out} < V_{DD} - V_{TH})$ 

$$I_{D,lin} = \beta \cdot (V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2}) \cdot V_{DS} \qquad r_{DS} = \frac{\mathrm{d}V_{DS}}{\mathrm{d}I_D} = \frac{1}{\beta \cdot (V_{GS} - V_{TH})}$$

$$r_{DS} = \frac{\mathrm{d}V_{DS}}{\mathrm{d}I_D} = \frac{1}{\beta \cdot (V_{GS} - V_{TH})}$$

Schalter geschlossen:  $R_{FET} = R_{DS(on)}$ 

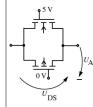
Schalter offen:  $R_{FET} = \infty$ 

#### 1.5.1 Verlustleistung / Erwärmung

$$P_V = R_{DS} * I_{DS}^2 = 0 \,\mathrm{W}$$

$$\Delta T = R_{th} \cdot P_V$$

#### 1.6 Transmission Gate



Im Bild links gilt:  $V_{DD}=5\,\mathrm{V}, V_{SS}=0\,\mathrm{V}$ 

- NMOS (oben) leitet für  $V_{in} < V_{DD} T_{TH,n}$
- PMOS (unten) leitet für  $V_{in} > V_{SS} T_{TH,p}$
- · Source und Drain austauschbar
  - → Strom kann in beide Richtungen fliessen

#### **Transistor-Transistor-Logik**

- · Meist statischer Stromverbrauch
- Asymmetrische Schaltschwellen (weniger Marge als CMOS-Logik)

#### 2.1 Resistor Transistor Logik (RTL)

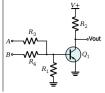


Bild: NOR-Gate

- Ausgangsspannung  $V_{out} = V_{+}$  oder  $V_{out} = V_{CE,sat}$
- Fan-Out ist begrenzt (Werden zu viele weitere Gatter an den Ausgang gehängt, so reicht der Strom nicht mehr, um diese zu treiben → Spannungslevel stimmen nicht mehr, um Transisoren durchzusteuern)

#### 2.2 Dioden-Transistor-Logik (DTL)

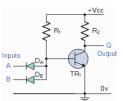
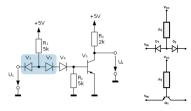


Bild: NAND-Gate

- Fan-Out grösser, da Transistor aktiv nach '0' zieht
- $R_2$  muss keine Gatter treiben (kein grosser Stromfluss)
- • Nachteile: Sehr tiefer Störabstand; Transistor leitet schon bei Spannungen, welche kaum  $>0~{\rm V}$  sind

#### 2.3 Transistor-Transistor-Logik (TTL)

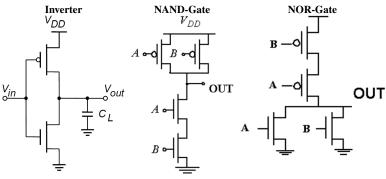


- Schaltschwelle am Eingang wird durch Dioden  $V_3$  und  $V_4$  um  $1.4~\mathrm{V}$  erhöht
- Dioden  $V_1$  und  $V_3$  bilden npn-Struktur  $\Rightarrow$  npn-Transistor

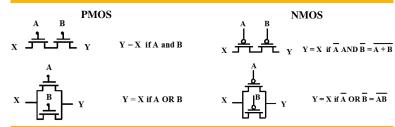
#### 3 CMOS-Logik

- Entweder leitender Pfad nach  $V_{SS}$  (NMOS) oder  $V_{DD}$  (PMOS)
- · Kein statischer Stromverbrauch
- · Langsamer als Bipolar
- Symmetrische Schaltschwellen bei ca.  $\frac{V_{DD}}{2}$  (Übertrgaungskennlinie)
- Output-Level  $V_{ol}, V_{oh}$  näher bei Speisung als Input Level  $V_{il}, V_{ih} \Rightarrow$  mehr Marge
- Höhere Speisespannung → weniger propagation delay
- Nicht geeignet zur Datenübertragung über längere Strecken (kein  $50\,\Omega$  Abschluss)

#### 3.1 Grundgatter in CMOS-Logik



#### 3.2 Dualität NMOS - PMOS



#### 3.3 Verlustleistung bei CMOS-Logik

$$P_V = C \cdot V_{CC}^2 \cdot f$$

C Kapazität (aus Datenblatt)

f Frequenz

#### 3.4 Verzögerungszeit

#### Linearer Bereich

$$t_{pHL} = 0.69 \cdot R_{on} \cdot C_L$$

→ Exponentielle Entladung!

#### Sättigung (Stromquellen-Bereich)

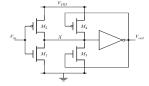
$$t_{pHL} = \frac{C_L \cdot \frac{V_{swing}}{2}}{I_{sat}} \approx \frac{C_L}{k_n \cdot V_{DD}}$$

→ Lineare Entladung!

#### 4 Schmitt-Trigger

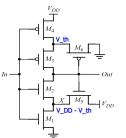
- Schaltschwellen müssen nicht sehr genau sein
- Schmitt-Trigger garantieren auch bei verrauschten Signalen saubere (einmalige) Schaltschwellen, dank der Hysterese

#### 4.1 Aufbau nichtinvertierender digitaler Schmitt-Trigger



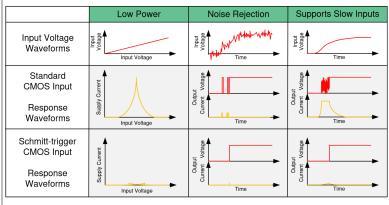
- $M_1, M_2$ : Digitale Inverter
- $M_3, M_4$ : 'gesteuerte Widerstände
- Für  $V_{out} = 0$ :  $M_4$  leitet,  $M_3$  sperrt
- Für  $V_{out} = 1$ :  $M_3$  leitet,  $M_4$  sperrt
- $M_3, M_4$  verschieben Schaltschwellen abhängig von  $V_{out} \Rightarrow$  Hysterese

#### 4.2 Aufbau invertierender digitaler Schmitt-Trigger



- Ohne  $M_5, M_6$ : Normaler Inverter mit je 2 Serie-Transistoren
- Für  $V_{out} = 1$ : Durch  $M_5$  fliesst Strom in  $M_1$
- V<sub>in</sub> muss höher sein, um Strom der PMOS aufzunehmen
   → Höhere Schaltschwelle für High-Log-Übergang
- 'Inverses' gilt für  ${\cal M}_6$  und  ${\cal M}_4$

#### 4.3 Schmitt-Trigger vs. CMOS-Logik



#### 5 Signalübertragung

#### 5.1 Leitungstheorie

- Leitungen haben Widerstände, Kapazitäten und Induktivitäten → RLC-Netzwerke
- Fortpflanzungsgeschwindigkeit Signal:  $v=10-20\,\mathrm{cm/ns}$  (Lichtgeschwindigkeit:  $c=0\,\mathrm{cm/ns}$ )
- Ev. Impedanzanpassungen zur Verhinderung von Reflexionen nötig (meistens  $50 \Omega$ )
  - CMOS-Logik: tiefen Quellenwiderstand, hohen Eingangswiderstand
     Nicht geeignet zur Datenübertragung über 'längere Strecken'

#### 5.2 Einfluss / Relevanz von Refelxionen

#### 5.2.1 Keine Reflexionen

Wenn nichts anderes bekannt gilt:  $T_r = \frac{1}{10} \cdot T$ 

$$T_d < \frac{1}{2} \cdot T_r$$

 $T_r = T_f$  Anstiegs- / bzw. Abfallzeit des Signals  $T_d$  Laufzeit des Signals

T Periodendauer

#### 5.2.2 Reflexionen



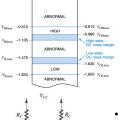
 $f_{max}$  Maximal enthaltene Frequenz im Signal l Länge der Leitung

#### 6 High-Speed-Logik

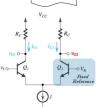
- Sättigung verhindern, da langsam (bei Bipolar-Transistoren)
- Reduzierter Spannungshub
- Stromsteuerung, da Ströme schneller geschaltet werden als Spannungen

#### **6.1 Emitter Coupled Logic (ECL)**

#### 6.1.1 Emitter Coupled Logic (ECL)



- 2 Familien: 10k (langsamer) und 100k (schneller)
- Positive Speisung:  $V_{CC}=0\,\mathrm{V}$
- ICs werden warm (40 mW pro Gatter)



- Eingangssignal  $V_I$  wird mit fixer Referenz  $V_R$  verglichen
- • Von  $V_R-100~{
  m mV}$  bis  $V_R+100~{
  m mV}$  kippt Ausgnagsspannung von  $V_{CC}$  auf  $V_{CC}-R_C\cdot I_C$
- Differentieller Spannungshub der Ausgänge:
- $V_{diff} = \pm R_C \cdot I_C$
- Spannungspegel **nicht** kompatibel zu CMOS / TTL

#### 6.1.2 Positive Emitter Coupled Logic PECL

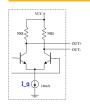


- Positive Speisung:  $V_{CC} = 5 \,\mathrm{V}$
- Negative Speisung:  $V_{EE} = 0 \, \mathrm{V}$
- Ausgangsbeschaltung mit  $50\,\Omega$  Abschluss zu  $V_{CC}-2\,\mathrm{V}$ → Reduktion der Reflexionen!
- Spannungspegel sind kompatibel zu CMOS / TTL

#### **6.1.3** Low Voltage Positive ECL (LVPECL)

- Speisespannungen:  $V_{CC}=3.3\,\mathrm{V}; V_{EE}=0\,\mathrm{V}$
- Weniger Leisutng als 5 V Logik; leichter anpassbar an 3.3 V Logik

#### **6.2 Current Mode Logic (CML)**



- Terminierung am Eingang der Folgestufe gegen  $V_{CC}$  Äquivalenter Widerstand:  $R_{C_{eq}}=50\,\Omega\,||\,50\,\Omega=25\,\Omega$

Differentielle Spannung:  $V_{diff} = \pm R_{C_{eq}} \cdot I_q$ 

#### 6.2.1 CML vs. ECL

**CML** 

- · Diff-Amp mit Transistor-Bufffer; Ausgang am Emitter
- Single-ended Input (2. Eingang auf fixer Spannung)
- Single-ended Output (z.T. auch differentiell)
- · Ausgang direkt vom Diff-Amp
- Differentieller Input und differentieller Output
- Impedanzanpassung zur Reduktion von Reflexionen (50  $\Omega$ )

#### 6.2.2 Vorteile / Nachteile von CML gegenüber CMOS-Logik

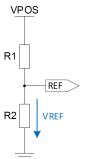
- high Speed
- konstanter Strom (kaum Speisungseinbriiche)
- differentiell: wenig Störung
- + kann Kabel treiben

- hoher statischer Stromverbrauch
- differentiell: benötigt doppelt so viele Leitungen
- aufwändiges PCB-Layout wegen angepassten Leistungsimpedanzen nötig

#### 7 Spannungsreferenzen

- Referenzspannungsquellen liefern idealerweise Ausgangsspannungen, welche unabhängig von Temperatur, Speisespannung und Last sind
- 2 Hauptprinzipien: Zenerdioden (meistens mit  $V_Z = 5.6 \, \mathrm{V}$ ) und Bandgap-Quellen mit  $V_{out} = 1.25 \,\mathrm{V}$

#### 7.1 Spanungsteiler



#### Speisespannungsabhängigkeit

Spannungsänderung:

$$\Delta V_{ref} = \Delta V_{POS} \frac{1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{ref} S_{V_{POS}} = \frac{\Delta V_{ref}}{\Delta V_{POS}} = 1 \implies \text{schlecht}$$

Sensitivität:

#### Temperaturabhängigkeit

Da die Widerstände gleichen Temperaturkoeffizeienten haben ändert sich der Strom durch  $R_1$  und  $R_2$ , jedoch nicht das Widerstandsverhältnis  $\Rightarrow V_{ref}$  bleibt konstant  $\Rightarrow$  gut

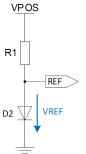
#### Spannungsänderung bei Lastwechsel



Ersatzschaltung der Referenzquelle durch Thévenin-Äquivalent mit

 $R_P = R_1 || R_2 \implies$  sehr lastabhängig, da  $R_P$  gross

#### 7.2 Diodenreferenz



 $V_{ref} = V_D = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I}{I_G}\right)$  mit  $V_T = \frac{kT}{g} \approx 25 \,\mathrm{mA}$ 

#### Speisespannungsabhängigkeit

 $\stackrel{V_{ref}}{S} = \frac{1}{\ln\left(\frac{I}{I_C}\right)} = 0.065 \implies \text{gut}$ 

#### Temperaturabhängigkeit

Diode hat einen **Temperaturkoeffizeient von**  $-2\frac{\mathbf{mV}}{\mathbf{K}}$ , d.h.  $V_{ref}$  ändert ebenfalls mit  $-2\frac{mV}{K}$   $\implies$  schlecht

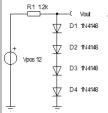
#### Spannungsänderung bei Lastwechsel



Diode durch Kleinsignal-Ersatzschaltung ersatzen und Ersatzschaltung der Referenzquelle durch Thévenin-Äquivalent mit

$$R_P=R_1||r_D||$$
  $\Rightarrow$  weniger lastabhängig, da  $r_D=\frac{n\cdot V_T}{I_D}pprox 7\,\Omega$ 

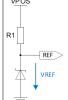
#### 7.3 Spannungsreferenz mit mehreren Dioden



- m = Anzahl Dioden in Serie (links: m = 4)
- Strom durch Dioden muss > 0 A sein, damit  $V_D \approx 0.7$  V
- Spannung über m Dioden:  $V_{out} = m \cdot V_D$
- Max. Ausgangsstrom:  $\boxed{I_{out,max} = \frac{V_{pos} V_{out}}{R_1}}$
- Temperaturabhängig $\ker TK_{tot} = m \cdot 2 rac{\mathrm{mV}}{\mathrm{r}}$

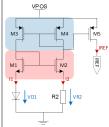
#### 7.4 Spannungsreferenz mit Zenerdioden (Shunt-Regler)

Shunt-Regler: Überflüssiger Strom wird durch ein Element abgeführt → Je nach Last wird mehr oder weniger Strom in Z-Diode verheizt



- $V_{REF}$  entspricht Zener-Spannung der Z-Diode
- Häufigste Zener-Spannung:  $5.6\,\mathrm{V}$   $\Rightarrow$  TK =  $0\,\mathrm{\frac{mV}{K}}$
- Strom  $I = \frac{V_{POS} V_{REF}}{R_1}$  fliesst entweder durch Diode oder durch Last  $\bullet \ I_{out} < I_{out,max} = \frac{V_{POS} - V_{REF}}{R_1}$

#### 7.5 Bootstrap-Referenz ( $V_D$ Stromquelle)



- Stromspiegel  $M_3$  und  $M_4 \Rightarrow I_1 = I_2$
- Stromspiegel  $M_1$  und  $M_2$   $\Rightarrow$   $V_{GS1} = V_{GS1}$  da  $I_1 = I_2$  Da Temperaturkoeffizeient von  $V_{D1} \approx -2 \frac{\text{mV}}{\text{K}}$  nimmt  $I_{out}$
- Da Temperaturkoeffizeient von  $V_{D1} \approx -2 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{k}}$ mit steigender Temperatur ab → schlechte Referenz
- Schaltung hat zwei mögliche Arbeitspunkte (AP  $I_1 = I_2 =$ () ist unerwünscht!)

$$V_{D1} = I_2 \cdot R_2 = V_{R2}$$
  $I_{REF} = I_1 = I_2$ 

#### 7.6 Proportional To Absolute Temperature (PTAT)



$$V_D = n \cdot \frac{kT}{q} \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right) \quad V_{DN} = n \cdot \frac{kT}{q} \cdot \ln\left(\frac{I_D}{N \cdot I_S}\right)$$

$$\Delta V_D = V_D - V_{DN} = n \cdot \frac{kT}{q} \cdot \ln(N) = TK \cdot T$$

 $\Rightarrow \Delta V_T$  ist Proportional zur absoluten Temperatur T

#### 7.7 Bandgap-Spannungsreferenz



- $V_{REF} = K \cdot V_{PTAT} + V_D$
- ullet Der positive Temperaturkoeffizient von  $V_{PTAT}$  wird mit dem Faktor K verstärkt, sodass  $K \cdot TK_{PTAT} = +2 \frac{\text{mV}}{\text{K}}$
- Der nun positive Temperaturkoeffizient wird mit einer Diodenquelle mit  $TK_{Diode} = -2 \frac{\text{mV}}{\text{K}}$  kompensiert
- Der gesamte Temperaturkoeffizient  $TK_{bandgap} = 0 \frac{\text{mV}}{\text{K}}$
- $V_{REF}$  buffern, damit der Ausgang belastet werden darf

#### Beispiel: LM4041 Shunt Voltage Bandgap Reference



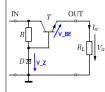
$$V_{out} = V_Z = V_{REF} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

- Einstellbare Referenzspannung  $V_Z = V_{out}$
- Interne Referenz:  $V_{REF} = 1.25 \, \mathrm{V}$  (Bandgap-Referenz)

#### 8 Lineare Spannungsregler

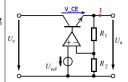
#### 8.1 Spannungsstabilisierung mit Z-Diode und BJT

des Stroms



- $V_{out} = V_Z V_{BE}$
- Ausgang kann viel Strom liefern Ausgangsspannung sinkt um ca. 20 mV bei Verdoppelung
- Ausgangsspannung **sinkt** um  $-2\frac{\text{mV}}{\text{L'}}$
- Keine Regelung der Ausgangsspannung
- · Schnell und stabil, aber nicht genau

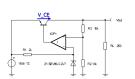
#### 8.2 Linearer Spannungsregler



$$V_a = V_{ref} \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \qquad \boxed{P_V = V_{CE} \cdot I}$$

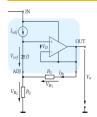
- OpAmp Ausgang ändert so lange, bis für die Spannungen
- gilt:  $V_{R2} = V_{ref} (= 1.25 \text{ V})$ Minimaler Spannungsabfall  $V_{CE}$  über Regler: bis 2.5 V
- Regler kann sehr warm werden  $\Rightarrow$  Verlustleistung  $P_V$

#### 8.3 Low-Dropout-Regler mit pnp-Längstransistor (LDO)



- Feedback auf **positiven** OpAmp-Eingang!
- Ansteuerung Längstransistor mit Basisspannung  $< V_{out}$
- · Kleiner minimaler Spannungsabfall  $V_{CE}$  über Regler
- Auch erhältlich mit PMOS-Transistor statt pnp-Transistor → Dropout-Spannung über Regler (PMOS) ist dann abhängig vom Laststrom (PMOS = gesteuerter Widerstand)

#### Einstellbarer Serie-Spannungsregler



$$V_a = V_{ref} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{adj} \cdot R_2$$

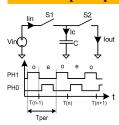
- Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  sind **extern** beschaltet!
- Interne Referenz:  $V_{ref}=1.25\,\mathrm{V}$  (Bandgap) 
   OpAmp regelt, damit  $V_{R1}=V_{ref}$
- Damit wird  $V_{R2} = V_{ref} \cdot \frac{R_2}{R_1} + I_{adj} \cdot R_2$

#### 9 Spannungswandler mit Ladungspumpen

- · Ladung kann nicht springen und nicht vernichtet werden
  - → Ladung wird umverteilt!
- Ladungspumpen sind billige, effiziente Spannungswandler (Wirkungsgrad > 99 % möglich)



#### 9.1 Grundprinzip Switched-Capacitor-Schaltungen (SC)



Hinweis:  $R_S$  entspricht dem Schalter-Widerstand Weiter gilt:  $t^* = t - \frac{T}{2}$ 

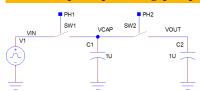
Phase PH1 (S1 geschl.) 
$$I_{in} = I_C = \frac{V_{in}}{R_S} \cdot e^{\frac{t}{R_S \cdot C}}$$

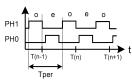
$$I_C = -I_{out} = -\frac{V_{in}}{R_S} \cdot e^{\frac{1}{R_S}}$$

$$\overline{I_{out}} = \frac{\Delta Q}{T} = \frac{C}{T} \cdot V_{in}$$

 $\begin{array}{ll} \text{Phase PH2 (S2 geschl.)} & I_C = -I_{out} = -\frac{V_{in}}{R_S} \cdot e^{\frac{t^*}{R_S} \cdot C} \\ \text{Durchschnittl. Strom} & \overline{I_{out}} = \frac{\Delta Q}{T} = \frac{C}{T} \cdot V_{in} \\ \text{Der 'switched capacitor'} & C \text{ hat einen "aquivalenten Widerstand } R_{eq} = \frac{T}{C} = \frac{1}{f \cdot C} \end{array}$ 

#### 9.2 Grundprinzip Ladungspumpen





#### Ausgangsspannung $V_{out}$ nähert sich schrittweise exponentiell der Eingangsspannung an!

Im ersten Zyklus ist  $V_{out} = 0 \, \text{V}$ 

Phase PH1 Kapazität  $C_1$  wird auf  $V_{in}$  geladen

$$Q_1 = C_1 \cdot V_{in} \text{ und } Q_2 = C_2 \cdot V_{out}$$

Phase PH2 Ladung **verschiebt** sich von  $C_1$  auf  $C_2$ , bis beide Kapazitäten

dieselbe Spannung aufweisen

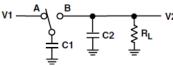
$$Q_{tot} = Q_1 + Q_2 = C_1 \cdot V_{in} + C_2 \cdot V_{out}$$

 $\rightarrow$  Neue Ausgangsspannung:  $V_{out} = \frac{Q_{tot}}{C_1 + C_2}$ 

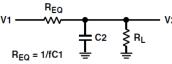
#### 9.3 Allgemeine Funktionsweise geschaltete Kapazitäten

Switched Capacitor C<sub>1</sub>

Ersatzschaltung mit  $R_{eq}$ 



- Strom fliesst in 'Paketen':
- $\Delta Q = C_1 \cdot \Delta V$
- Durchschnittlicher Strom proportional zu  $C_1$ ,  $\Delta V$  und Schaltfrequenz f



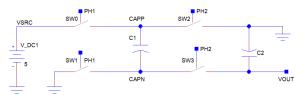
- · Durchschnittlicher Strom proportio-
- nal zu  $\Delta V$  und  $\frac{1}{R}$  Geschaltetes  $C_1$  bildet äquivalenten Widerstand  $R_{eq} = \frac{1}{f \cdot C_1} = \frac{T}{C}$

Für beide Schaltungen gilt, dass der finale Wert der Ausgangsspannung  $V_{out} = V_2$ durch den  ${\bf Spannungsteiler}$  von  $R_L$  und  $R_{eq}$  bestimmt wird:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_L}{R_{eq} + R_L}$$

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_{eq}}$$

#### 9.4 Spannungsinversion mit Switched Capacitors



#### Ausgangsspannung $V_{out}$ nähert sich schrittweise exponentiell $-V_{SRC}$ an! Im ersten Zyklus ist $V_{out} = 0 \, \text{V}$

Kapazität  $C_1$  wird auf  $V_{SRC}$  geladen Phase PH1

$$Q_1 = C_1 \cdot V_{SRC}$$
 und  $Q_2 = C_2 \cdot V_{out}$ 

Phase PH2 Positiver Anschluss von  $C_1$  wird mit GND verbunden

$$\Rightarrow$$
 Negativer Anschluss von  $C_1$  auf Potential  $-V_{SRC}$ 

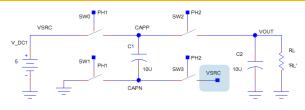
$$Q_{tot} = Q_2 - Q_1 = C_2 \cdot V_{out} - C_1 \cdot V_{SRC}$$

$$\Rightarrow$$
 Neue Ausgangsspannung:  $V_{out} = \frac{Q_{tot}}{C_1 + C_2}$ 

ändert sich die Ausgangsspannung  $V_{out}$  folgendermassen:

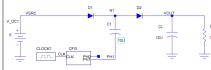
$$V_{out} = (-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, -\frac{7}{8} \cdot \cdot \cdot -1) \cdot V_{SRC}$$

#### 9.5 Spanungsverdoppler mit Switched Capacitors



- PH1:  $C_1$  wird auf Eingangsspannung  $V_{in}$  aufgeladen
- PH2: Negativer Anschluss CAPN wird mit  $V_{SRC}$  verbunden  $\Rightarrow$  Positiver Anschluss  $C_1$  springt auf  $2 \cdot V_{SRC}$
- Ladung teilt sich zwischen  $C_1$  und  $C_2$  auf, sodass  $V_{out}$  schrittweise ansteigt

#### 9.6 Dickson Charge Pump (Spannungsvervielfacher)



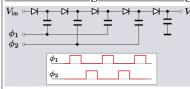
• Mehrstufige Spannungsvervielfacher (hier: einstufig)

Für  $C_1 = C_2$ 

- Anzahl Dioden n
- · Kaskadierung möglich

$$V_{out} = n \cdot (V_{SRC} - V_D)$$

#### 9.6.1 Mehrstufige Dickson Charge Pump



 Mehrstufige Spannungsvervielfacher

$$V_{out} = n \cdot (V_{SRC} - V_D)$$

#### 10 Schaltregler

SMPS (switched-mode-power-supply) sind getaktete Systeme, deren übliche Schaltfrequenzen im Beriech von 20 kHz bis zu einigen MHz liegen.

#### 10.1 Spannungswandler mit Spulen

- Energie wird au einer (Spannungs-)Quelle bezogen, in verlustarmen Elementen (Spulen, Kondensatoren) zwischengespeichert, auf die gewünschte Spannung gebracht und stabilisiert.
- Gemeinsamkeiten aller aufgeführten Spannungswandler mit Spulen
  - Energie wird in Magnetfeld gespeichert  $E_L = \frac{1}{2}L \cdot i_L^2$
  - Spannung über Spule bewirkt Änderung des Stroms

 $V_L = L \cdot \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$  oder  $I_L = \frac{1}{L} \int V_L(t) \ \mathrm{d}t + I_0 = \frac{V_L}{L} \cdot t + I_0$ 

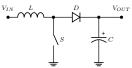
- Zur Stabilisierung der Spannung werden Kondensatoren benötigt (potentieller LC-Schwingkreis!)
- Für die meisten Rechnungen kann man annehmen, dass:
  - \*  $V_{in}$  und  $V_{out}$  konstant sind
- \* Die Schalter ideal sind (kein Schaltwiderstand)
- \* die Dioden keinen Spannungsabfall haben

Hinweis: Zur Steigerung der Effizienz werden Dioden manchmal durch MOS-FETs ersetzt ('nur'  $R_{DS,on}$  statt grosser Spannungsabfall). Die Schalter werden in der Praxis ebenfalls mit einem FET realisiert.

#### 10.2 Energien in den Komponenten

 $\begin{array}{ll} \text{Energie in Spule} & E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i_L^2 \\ \text{Energie in Kondensator} & E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_C^2 \\ \text{Energie in Last (pro Periode)} & E_{load} = \frac{1}{2} P_{load} \cdot T_{clk} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{out}^2}{R_{load}} \cdot T_{clk} \end{array}$ 

#### 10.3 Aufwärtswandler (Boost, Step-Up Converter)



•  $V_L = V_{in}$  liegt an Spule an

· Schalter geschlossen

1. Phase Energie in Spule speichern

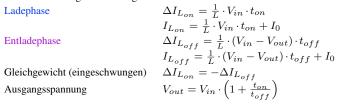
•  $i_L$  muss nicht bei  $I_0 = 0$  starten!

 $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{V_L}{L}$   $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{-V_L}{L}$ 

2. Phase Entmagnetisierung

ullet Eingeschwungener Zustand:  $i_L=I_0$ 

In beiden Phasen gelten die folgenden Formeln:



Die Ausgangsspannung  $V_{out}$  ist abhängig von der Last  $\Rightarrow$  Bei hochohmiger Last kann die Ausgangsspannung sehr gross werden!

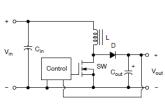
#### 10.3.1 Synchronous Boost Converter

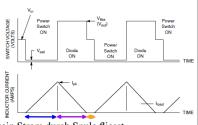


- Diode ersetzt durch Schalter SW2
- Entweder SW1 oder SW2 geschlossen
- ullet VSW somit immer leitend verbunden, entweder mit GND oder mit  $V_{out}$ 
  - → In Spule fliesst immer ein Strom

**Achtung:** Bei kleinen Lasten fliesst Strom in die Quelle zurück und die Verlustleistung in der Spule ist grösser (Drahtwiderstand)

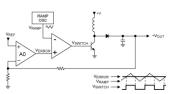
#### 10.4 Aufwärtswandler: Lückender Betrieb





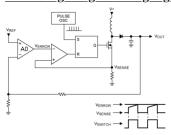
- Es existiert ein 3. Zustand, in welchem kein Strom durch Spule fliesst
- Aus  $i_L = 0$  folgt  $V_L = 0$
- Schalter SW offen, damit Spannung am Knoten SW =  $V_{in}$  wird  $\Rightarrow$  Diode sperrt
- Control schliesst Schalter, nachdem  $V_{out} < V_{out,soll}$  ist  $\Rightarrow$  Regelung von  $V_{out}$

#### 10.4.1 Regelung der Ausgangsspannung: voltage-mode control



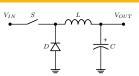
- Verstärker mit Verstäkung A0
- Komparator vergleicht  $V_{ERROR}$  mit  $V_{RAMP}$
- $V_{RAMP}$   $V_{OUT} V_{REF}$   $\uparrow$ ,  $V_{ERROR}$   $\uparrow$ , Schalter muss länger geschlossen bleiben  $\Rightarrow$  grösserer Duty Cycle  $\Rightarrow V_{OUT}$   $\uparrow$

#### 10.4.2 Regelung der Ausgangsspannung: current-mode control



- Strom wird mit Shund-Widerstand durch Spannung  $V_{SENSE}$  gemessen
- Verstärker mit Verstäkung A0
- Komparator resettiert Flip-Flop ⇒ Schalter (FET) öffnet
- Häufiger zur Regelung verwendet als vorherige Schaltung

#### 10.5 Abwärtswandler (Buck, Step-Down Converter)





Vereinfachungen:  $V_{out}$  konstant, kein Spannungsabfall über Diode und Schalter Formeln gelten nur, wenn immer ein Strom in der Spule fliesst

Ladephase

Entladephase

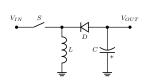
 $\Delta I_{L_{on}} = \frac{1}{L} \cdot (V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}$   $I_{L_{on}} = \frac{1}{L} \cdot (V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on} + I_{0}$   $\Delta I_{L_{off}} = -\frac{1}{L} \cdot V_{out} \cdot t_{off}$   $I_{L_{off}} = -\frac{1}{L} \cdot V_{out} \cdot t_{off} + I_{0}$ 

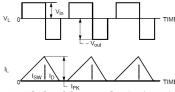
Gleichgewicht (eingeschwungen)

Ausgangsspannung

 $\Delta I_{Lon} = -\Delta I_{Loff}$   $V_{out} = V_{in} \cdot \frac{t_{on}}{T}$ 

#### 10.6 Invertierender Wandler (Buck-Boost Converter)





Der Converter kann im buck-mode oder boost-mode betrieben werden buck-mode: Duty Cycle  $\frac{t_{on}}{T} < 0.5$ ; boost-mode: Duty Cycle  $\frac{t_{on}}{T} > 0.5$ 

Ladephase

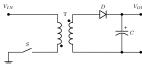
Entladephase ( $V_{out} < 0$ )

 $\Delta I_{L_{on}} = \frac{1}{L} \cdot V_{in} \cdot t_{on}$   $\Delta I_{L_{off}} = \frac{1}{L} \cdot V_{out} \cdot t_{off}$   $\Delta I_{L_{on}} = -\Delta I_{L_{off}}$ 

Ausgangsspannung  $V_{out} = -V_{in} \cdot \frac{t_{on}}{t_{off}}$ 

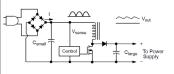
### 10.7 Flyback (Sperrwandler)

Gleichgewicht (eingeschwungen)



- Ermöglicht galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang
- Transformator mit grosser Induktivität nötig zur Energiespeicherung (mit Luftspalt)
- Phase 1 (Schalter geschlossen)
- Linear steigender Strom auf Primärseite; Energie wird im Magnetfeld gespeichert
- Phase 2 (Schalter offen)
  - Linear sinkender Strom auf Sekundärseite; Magnetfeld baut sich über Sekundärspule ab
- Phase 3 (LC-Schwingkreis)
  - C parallel zu Schalter auf Primärseite wird wirksam

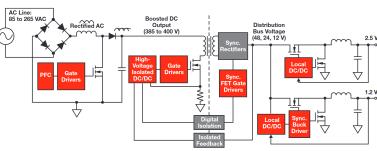
#### 10.8 Power Fail Control (PFC)





- Strom fliesst nur wenn  $V_{in} > V_C$  (nur bei Spannungsmaximum)
  - → erzeugt Oberwellen (Blindleistung)
- Mit PFC
- Strom soll **möglichst sinusförmig** fliessen, nicht nur beim Spannungsmaximum
- Lösung: 1. Stufe mit Boost Converter

#### 10.9 Aufbau Modernes Netzteil



- 1. Stufe: Gleichrichtung und Boost Converter mit PFC
- 2. Stufe: Reduktion auf Systemspannung (Bus voltage) mit Flyback-Converter
- 3. Stufe: Buck Converter (ev. mehrere)

#### 10.10 Fazit Spannungswandler SMPS

- Geschaltete Spannungsregler generrieren weniger Verlustleistung als Linearregler
- Ausgangsspannung geschalteter Spannungsregler hat Rippel der Schaltfrequenz
   → Muss ev. mit Linearrregler zusätzlich stabilisiert werden

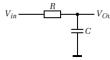
#### 11 Analoge Filter

 $f_{3\,\mathrm{dB}}$  Cut-Off-Frequency, Corner-Frequency Dämpfung von  $3\,\mathrm{dB}$  (d.h. Amplitude wird mit  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  'verstärkt'), Phase:  $-45^\circ$ 

 $f_S$  Sampling-Frequenz (ADC, digitale Filter)

 $\Rightarrow$  Alle Frequnezen über  $\frac{f_S}{2}$  müssen unterdrückt werden UTF Übertragungsfunktion G(s)

#### 11.1 Tiefpassfilter 1. Ordnung



 $G(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + s \cdot \underbrace{R \cdot C}_{T}}$ 

 $f_{3\,\mathrm{dB}} = \frac{1}{2\pi \underbrace{RC}_{T}}$ 

**Hinweis:** Die Zeitkonstante T entspricht immer dem Parameter vor dem s. Beim Tiefpass 1. Ordnung entspricht dies  $T=R\cdot C$ 

#### 11.2 Bodeplot Tiefpassfilter 1. und 2. Ordnung

1. Ordnung

2. Ordnung

- Abfall von −20dB / Dekade
- Phasenschiebung von maximal  $-90^{\circ}$  (bei  $f_g=-45^{\circ}$ )
- Abfall von -40 dB / Dekade
- Phasenschiebung von maximal  $-180^{\circ}$  (bei  $f_g = -90^{\circ}$ )

#### 11.3 Filter 2. Ordnung

#### 11.3.1 Kaskadierung von zwei gleichen Filtern

$$G_{11}(s) = \frac{1}{1 + s \cdot \underbrace{R \cdot C}_{T_2}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \underbrace{R \cdot C}_{T_2}}$$

$$T_2 = \frac{\sqrt{\sqrt{2} - 1}}{2\pi f_{3 \text{ dB}}} \approx 0.64 \cdot T_1$$

Daraus folgt, dass bei 2 identischen Stufen die Grenzfrequenz  $f_{3\,\mathrm{dB}}$  der einzelnen Stufen  $\frac{1}{0.64}=1.56$  mal **höher** gewählt werden muss als bei einem Filter 1. Ordnung.

#### 11.3.2 Filter 2. Ordnung mit komplexen Polen

$$G(s) = \frac{p_1 \cdot p_2}{(p_1 + s) \cdot (p_2 + s)} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{s \cdot \omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

 $p_i$  Q

Polstellen komplex für  $Q > \frac{1}{2}$  Polgüte / Filtergüte

$$p_{1,2} = \frac{\omega_0}{2Q} (1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2})$$

 $\omega_0$  Polfrequenz

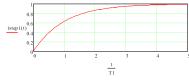
#### 11.4 Filter höherer Ordnung

- Systeme höherer Ordnung können aufgeteilt werden in kaskadierte Teilsysteme 1. und
   2. Ordnung
- Höhere Ordnung und komplexe Pole ermöglichen steileren Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich

#### 11.5 Zeitverhalten: Schrittantwort

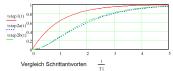
- 1. Frenqenzbereich: Multiplikation der UTF mit  $\frac{1}{s}$
- 2. Rücktransformation in den Zeitbereich, um  $t_{step}(t)$  zu erhalten

#### 11.5.1 Tiefpass 1. Ordnung



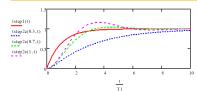
$$t_{step,1}(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T_1}}$$

#### 11.5.2 Tiefpass 2. Ordnung



$$\begin{split} t_{step2a}(t) &= 1 - e^{-\frac{t}{T_1}} \cdot \left(1 + \frac{t}{T_1}\right) \\ t_{step2b}(t) &= 1 - \left(\frac{T_1 \cdot e^{-\frac{t}{T_1}} - T_2 \cdot e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_1 - T_2}\right) \end{split}$$

#### 11.6 Schrittantworten verschiedener Polgüten



Bei einer Polgüte von  $Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\approx 0.7$  (grüne Kruve) schwingt das System am schnellsten ein!

#### 12 Anhang

#### 12.1 Temperaturabhängigkeit von Widerständen

$$R_{\vartheta} = R_{20} + \Delta R$$

$$R_{\vartheta}$$
 Widerstand bei Temperatur  $\vartheta$  Widerstand bei  $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ 

$$[R_{\vartheta}] = \Omega$$
$$[R_{20}] = \Omega$$

$$\Delta R = R_{20} \cdot \alpha \cdot \Delta \vartheta$$

$$\begin{array}{ll} \alpha & \text{Temperaturkoeffizient} \\ \Delta \vartheta & \text{Temperaturdifferenz } \vartheta - 20\,^{\circ}\mathrm{C} \end{array}$$

$$[\alpha] = \frac{1}{K}$$
$$[\Delta \vartheta] = {}^{\circ}C$$